

Express5800/T110k-M スペック詳細

フレームモデル

2025年06月26日版

製品名称				Express5800/T110k-M		
モデル名				8x 2.5型ドライブモデル	4x3.5型ドライブ	
製品型名				N8100-3000Y	N8100-3001Y	
CPU	Processor			インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3408U (8C/8T, 1.80GHz, 22.5MB TDP125W), Silver 4410Y (12C/24T, 2.00GHz, 30MB TDP150W), Silver 4410T (10C/20T, 2.70GHz, 26.25MB TDP150W), Silver 4416+ (20C/40T, 2.00GHz, 37.5MB TDP165W), Gold 5415+ (8C/16T, 2.90GHz, 22.5MB TDP150W), Gold 5412U (24C/48T, 2.10GHz, 45MB TDP185W), Gold 6426Y (16C/32T, 2.50GHz, 37.5MB TDP185W),		
		標準搭載数 / 最大搭載数		0/1		
		コントローラ・ハブとの接続		DMI4 (16GB/s)		
		インテル® 64		対応		
		インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー		対応		
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー		対応		
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー		対応		
		CPUソケット形状		LGA4677		
		ホットプラグ		-		
冷却方式		ファンなしヒートシンク				
チップセット				インテル® C741 チップセット		
メモリ	搭載容量 標準 / 最大		標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1TB (16x 64GB)			
	メモリソケット数		16			
	増設単位		1			
	搭載メモリ		DDR5-4800 Registered DIMM (16/32/64GB)			
	最大動作周波数		4800MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照します)			
	メモリバス帯域(/チャネルあたり)		38.4GB/s			
	メモリアクセス方式		インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて16wayインターリーブをサポート)			
	誤り検出・訂正		ECC, x4 SDDC, ADDDC			
	メモリスベアリング		非対応			
	メモリミラーリング		対応			
	ホットプラグ		-			
	モジュールピン数		288 ピン			
	動作電圧		1.1V			
	バッファ機能		対応			
補助 記憶 装置	ドライブ ベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)		4x3.5型ドライブ 4x3.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)
			リア	-		
			ミドル	-		
			内部	-		
		内蔵標準		-		
		内蔵最大		2.5型HDD: SAS 38.4TB (16x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 122.88TB (16x 7.68TB), SAS 122.88TB (16x 7.68TB) (オプション増設ドライブケージ追加時)	3.5型HDD: SATA 160TB(8x 20TB), SAS 96TB(8x 12TB) (オプション増設ドライブケージ追加時)	
				対応		
		ホットスワップ		対応		
	インタフェース規格とRAID構成		N8103-243/245 SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) N8103-248 SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s, PCIe4.0(NVMe) 16GT/s : RAID 0/1/10 (オプション) N8103-249/250/252 SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s, PCIe4.0(NVMe) 16GT/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) N8103-244/246 SAS SATA 6Gb/s, 22.5Gb/s, PCIe4.0(NVMe) 16GT/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
			光ディスクドライブ			
			FDD		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) ^{*1} オプション: Flash FDD (1.44MB) ^{*2}	
			拡張ベイ		-	
	拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、フルレンジス) 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレンジス) 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (OCPスロット) (LOMカード、OCP RAID共用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
		規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM		640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			
	グラフィック表示 と 解像度		1x USB3.2 Gen1(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用) 2x USB3.2 Gen1(TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 1x シリアルポート (オプション) 2x 1000BASE-T LANコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 RJ-45)			
標準インタフェース	リア	1x USB3.2 Gen1(TypeA), 1x USB2.0(TypeA), 2x SATA 3.0				
	内部	LOM (標準構成)				
	実装形式	BCM572				
ネットワーク	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照します)				
	チーミング	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)				
	ジャンボフレーム	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応				
リモート マネージメント	コントローラ	NEC iLO6				
	マネージメント用ポート	Marvell PHY				
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		対応				
キーボード / マウス		オプション				
System Sleep State		S0, S5				
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)				
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ不可)				
筐体デザイン		タワー				
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		195mm × 540mm × 462mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)				
質量 (最小/ 最大)		20kg / 30kg		21kg / 34kg		
電源		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159,160A,194) 500W 80 PLUS® Platinum/800W 80 PLUS® Platinum/1000W 80 PLUS® Titanium取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-162A) 1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)				
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		1038VA/1037W*3		842VA/841W*3		
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		1020VA/1017W*3		817VA/817W*3		
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*7		15.6(区分 1)				
温度条件		動作時: 10～35℃(条件付きで5～40℃対応可) ^{*4} , 保管時: -30～60℃				
湿度条件		動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)				
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A				
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware				
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル, キーボード, マウス				
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)				
インストールOS		3年パーツ保証				
サポートOS	NECサポート	-				
		Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard, Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2025 Standard, Microsoft® Windows Server® 2025 Datacenter(2025/1/27 サポート開始予定), Red Hat® Enterprise Linux® 8.6以降 *5, VMware ESXi™ 7.0u3以降, VMware ESXi™ 8.0u1以降				
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照します				

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」のシステム構成ガイドをご参照ください。
- *3 CPU TDPごとの最大電力はシステム構成ガイドをご参照ください。
- *4 40℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40℃対応についての注意事項」をご参照ください。
- *5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
- *6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *7 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。